PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-214549

(43) Date of publication of application: 20.08.1996

(51)Int.Cl.

HO2M HO2M 7/04

HO2M 7/5387

HO5K 5/00

(21)Application number: 07-036176

(71)Applicant: SANSHA ELECTRIC MFG CO

LTD

(22) Date of filing:

31.01.1995

(72)Inventor: KANO KUNIO

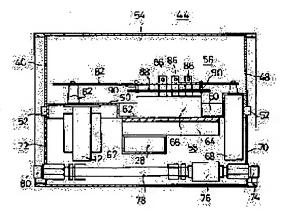
MORIGUCHI HARUO **FUJIYOSHI TOSHIICHI** KINOSHITA ATSUSHI HASHIMOTO TAKASHI

(54) POWER SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To shield an inverter from its controller even is an insulating case is used and to obtain a predetermined ground point.

CONSTITUTION: The interior of an insulating case 44 is divided into upper and lower regions 56, 58 by an insulating chassis 50, and the high-frequency transformer 12 of a TIG arc welder, a high-frequency generator 28 and a radiation fin 64 are provided in the region 56. A semiconductor module 66 which loads an input side rectifier, an inverter and a semiconductor element for forming an output side rectifier in coupled to the fin 64, and disposed in the region 56. The printed board 82 of the controller of the inverter is disposed near the module 66 in the



region 56. A conductor plate 88 is disposed between the board 82 and a module 86, and can be connected to a ground potential point. The plate 88 performs a shielding function and serves as a ground point which does not move.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.05.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2907746

[Date of registration] 02.04.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-214549

(43)公開日 平成8年(1996)8月20日

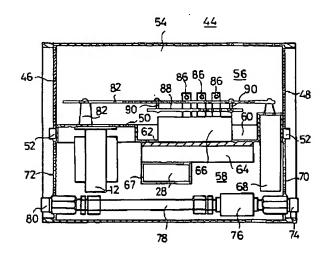
(51) Int.Cl. ⁶	0.400	識別記号		庁内整理番号	•	FI	技術表示箇所
H 0 2 M	3/28		Y	070C E11			
	7/04		D	8726 – 5H			
110 5 12	7/5387		A	9181 – 5H			
H 0 5 K	5/00		Z	7301 – 4E			
						審査請求	未請求 請求項の数11 FD (全 8 頁)
(21)出願番号		特願平7-36176			(71)出願人	000144393
							株式会社三社電機製作所
(22)出願日		平成7年(1995)	1月	31日			大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3号
		,			(72)発明者	狩野 国男
		-					大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3号 株式会社三社電機製作所内
					(72)発明者	森口 晴雄
		·					大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3号 株式会社三社電機製作所内
		•			(72)発明者	藤吉 敏一
							大阪府大阪市東淀川区淡路 2 丁目14番 3 号 株式会社三社電機製作所内
						74)代理人	
					'	は八田八	ガ怪エ 田中 信 (グトン石) 最終頁に続く
		WW					取形貝に続く

(54) 【発明の名称】 電源装置

(57)【要約】

【目的】 絶縁性ケースを使用していても、インバータ 及びその制御回路の間をシールドし、且つ一定のアース 点を確保する。

【構成】 節煙性ケース44内を絶縁性のシャーシ50で上下領域56、58に分割し、下側領域56にTIG アーク溶接機の高周波トランス12、高周波発生装置28、放熱フィン64を設けてある。フィン64には、入力側整流回路、インバータ、出力側整流回路を構成する半導体素子を搭載した半導体モジュール66が結合され、これは上側領域56に存在する。領域56には、インバータの制御回路等のプリント基板82が、モジュール66と接近して配置されている。プリント基板82とモジュール86との間に、導体板88が配置され、これは接地電位点に接続可能とされている。この導体板88がシールド機能を果たすと共に、移動しないアース点となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁性の外囲器と、この外囲器内に設けられており、直流電力をスイッチングするスイッチング 手段を含む主回路と、前記外囲器内に設けられており、 前記スイッチング手段を制御する制御手段と、前記スイ ッチング手段と前記制御手段との間に設けられ、接地電 位点に接続可能とされたシールド手段とを、具備する電 源装置。

【請求項2】 請求項1記載の電源装置において、前記 ンサスイッチング手段と前記制御手段とが接近して配置され 10 置。 ていることを特徴とする電源装置。 【前

【請求項3】 請求項1または2記載の電源装置において、前記シールド手段が、板状体であり、前記外囲器内に固定されていることを特徴とする電源装置。

【請求項4】 請求項3記載の電源装置において、前記主回路が、前記スイッチング手段によって生成された交流電力を直流化して2つの出力端子間に供給する直流化手段を有し、前記2つの出力端子の一方は、接地される母材に接続可能とされ、他方の出力端子は、トーチに接続可能とされ、前記主回路が、前記他方の出力端子から 20前記トーチと母材との間に高周波信号を印加する高周波信号生成手段を有し、前記シールド手段と前記高周波信号生成手段との間にパイパス用コンデンサを設けた電源装置。

【請求項5】 請求項4記載の電源装置において、前記一方の出力端子と前記シールド手段との間にパイパス用コンデンサを設けた電源装置。

【請求項6】 請求項4または5記載の電源装置において、前記高周波信号生成手段の作動開始及び停止を制御する制御手段と、この制御手段に付勢信号を1対の伝送 30路を介して供給する付勢信号生成手段と、前記1対の伝送路と前記シールド手段との間にそれぞれ設けたコンデンサとを、具備する電源装置。

【請求項7】 請求項4または5記載の電源装置において、前記高周波信号生成手段の作動を制御する制御手段と、この制御手段に付勢信号を1対の伝送路を介して供給する付勢信号生成手段と、前記1対の伝送路にそれぞれ介在する高周波信号阻止手段と、これら高周波信号阻止手段の一方の端部と前記シールド手段との間に設けられたコンデンサとを、具備する電源装置。

【請求項8】 請求項7記載の電源装置において、前記 高周波信号阻止手段の他方の端部と前記シールド手段と の間に設けられたコンデンサとを、具備する電源装置。

【請求項9】 絶縁性の外囲器と、この外囲器に設けられ母材に接続可能とされた第1の出力端子と、前記外囲器に設けられトーチに接続可能とされた第2の出力端子と、前記外囲器内に設けられ第1及び第2の出力端子に1対の伝送路を介して直流電力を供給する直流電源手段と、前記伝送路のうち前記トーチ側のものに介在する高

共に上記外囲器内に固定された基準電位手段と、前記高 周波発生手段と前記基準電位手段との間に設けられたパ イパス用コンデンサとを、具備する電源装置。

【請求項10】 請求項9記載の電源装置において、前記高周波信号発生手段の制御手段と、この制御手段を作動させるように1対の伝送路を介して前記制御手段に接続されたスイッチ手段と、前記各伝送路にそれぞれ一端が接続され他端が前記基準電位手段に接続されたコンデンサを含むローパスフィルタ手段とを、具備する電源装置。

【請求項11】 請求項9または10記載の電源装置において、前記直流電源手段が、直流電力をスイッチングによって交流電力に変換する交流化手段と、この交流化手段に接近して設けられた交流化手段の制御手段とを、具備し、前記基準電位手段が、前記交流化手段と、この交流化手段の制御手段との間に設けられた板状体である電源装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電源装置、例えばアーク溶接機、プラズマアーク切断機、充電器、貴金属メッキ用の電源装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、上記のような電源装置としては、 商用交流電源を整流器により整流し、この整流出力が供 給されたスイッチングトランジスタを高周波でスイッチ ングして、高周波電力に変換した後に、高周波トランス を用いて変圧し、再び整流器によって整流してから出力 するものが、使用されている。このような電源装置で は、大型のトランスや大型のチョーク等を必要としない ので、装置全体、特に、スイッチングトランジスタや高 周波トランス等を含む主回路を小型化できる利点があ る。

【0003】このような電源装置をさらに軽量化するために、本願の出願人は、特開平5-283870号、特願平6-300363号において、これら電源装置のケースとして、プラスチックケースを採用した電源装置を提案している。

[0004]

40 【発明が解決しようとする課題】しかし、このような電源装置を小型化すればする程、スイッチングトランジスタ等のスイッチング回路や高周波トランス等の主回路と、前記スイッチング回路を制御する制御回路とが近接することになる。そのため、スイッチング回路のスイッチング動作によって発生した高周波信号が原因で、制御回路が誤動作を生じやすくなるという問題点があった。

【0005】また、ケースが絶縁体であるプラスチックで構成されているので、ケースをアースとして使用することができないので、アース線をケース内に敷設する

周波信号発生手段と、接地電位点結構線和鉛的咨詢像はMi6A, PCCC-Ara: JAMWASAAMGE.TOTA内を移動するごとに、寄生容

量や寄生インダクタンスの値が変化し、これによってアース点が移動し、ノイズを受けやすくなり、誤動作の原因となることがあるという問題点があった。また、このような電源装置をTIGアーク溶接機の電源として使用する場合、起動時に溶接ワークとトーチとの間にギャップがあり、このギャップ間に放電を行うために、高電圧の高周波信号を印加する。この高周波信号が、他の機器に対してノイズとなり、他の機器の損傷または誤動作の原因となるという問題点もあった。

【0006】本発明は、絶縁性ケースを使用している場合であっても、スイッチング回路と、その制御回路との間を良好にシールドすることを目的とする。また、本発明は、絶縁性ケースを使用している場合でも、一定したアース点を確保することを目的とする。また、本発明は、絶縁性ケースを使用している場合であっても、外部への高周波信号の漏洩を防止することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本第1の発明は、絶縁性の外囲器と、この外囲器内に設けられており、直流電力をスイッチングするスイッチング手段を含む主回路と、前記外囲器内に設けられており、前記スイッチング手段を制御する制御手段と、前記スイッチング手段と前記制御手段との間に設けられ、接地電位点に接続可能とされたシールド手段とを、具備するものである。また、本第2の発明は、第1の発明において、前記スイッチング手段と前記制御手段とが接近して配置されているものである。さらに、本第3の発明は、第1または第2の発明において、前記シールド手段が板状体であり、前記外囲器内に固定されているものである。

【0008】本第4の発明は、第3の発明において、前記主回路が、前記スイッチング手段によって生成された交流電力を直流化して2つの出力端子間に供給する直流化手段を有し、前記2つの出力端子の一方は、接地される母材に接続可能とされ、他方の出力端子は、トーチに接続可能とされ、前記主回路が、前記他方の出力端子から前記トーチと母材との間に高周波信号を印加する高周波信号生成手段を有し、前記シールド手段と前記高周波信号生成手段との間に前記高周波信号のパイパス用コンデンサを設けたものである。本第5の発明は、第4の発明において、前記一方の出力端子と前記シールド手段との間にもパイパス用コンデンサを設けたものである。

【0009】本第6の発明は、第4または第5の発明において、前記高周波信号生成手段の作動を制御する制御手段と、この制御手段に付勢信号を1対の伝送路を介して供給する付勢信号生成手段と、前記1対の伝送路と前記シールド手段との間にそれぞれ設けたコンデンサとを、具備するものである。

【0010】本第7の発明は、第4または第5の発明に は、バイバス用コンデンサを介して不動のアース点であ おいて、前記高周波信号生成手段の作動を制御する制御 るシールド手段にバイバスされる。第5の発明では、こ 手段と、この制御手段に付勢骨最高はb越級最遠路面前しe MiGH, Pの必不成があるMassian ruleの機器からの公衆は信号が、一方

て供給する付勢信号生成手段と、前配1対の伝送路にそれぞれ介在する高周波信号阻止手段と、これら高周波信号阻止手段と、これら高周波信号阻止手段の一方の端部と前記シールド手段との間に設けられたコンデンサとを、具備する電ものである。本第8の発明は、第7の発明において、前記高周波信号阻止手段の他方の端部と前記シールド手段との間に設けられたコンデンサとを、具備するものである。

【0011】本第9の発明は、絶縁性の外囲器と、この外囲器に設けられ、母材に接続可能とされた第1の出力端子と、前記外囲器に設けられ、トーチに接続可能とされた第2の出力端子と、前記外囲器内に設けられ第1及び第2の出力端子に1対の伝送路を介して直流電力を供給する直流電源手段と、前記伝送路のうち前記トーチ側のものに介在する高周波信号発生手段と、接地電位点に接続可能とされると共に外囲器内に固定された基準電位手段と、前記高周波発生手段と前記基準電位手段との間に設けられたパイパス用コンデンサとを、具備するものである。

【0012】本第10の発明は、第9の発明において、前記高周波信号発生手段の制御手段と、この制御手段を作動させるように1対の伝送路を介して前記制御手段に接続されたスイッチ手段と、前記各伝送路にそれぞれ一端が接続され他端が前記基準電位手段に接続されたコンデンサを含むローパスフィルタ手段とを、具備するものである。

【0013】本第11の発明は、第9または第10の発明において、前記直流電源手段が、直流電力をスイッチングによって交流電力に変換する交流化手段と、この交流化手段に接近して設けられた交流化手段の制御手段とを、具備し、前記基準電位手段が、前記交流化手段と、この交流化手段の制御手段との間に設けられた板状体であるものである。

[0014]

【作用】第1及び第2の発明によれば、絶縁性の外囲器内のスイッチング手段と、このスイッチング手段を制御する制御手段の間に、接地電位点に接続可能なシールド手段を設けているので、シールド手段を接地電位点に接続することによって、スイッチング手段によって発生した高周波信号が制御手段側に到来することはない。また、第3の発明によれば、シールド手段が板状体であり、かつ固定されているので、これをアースとして使用することができ、アース点の移動がない。

【0015】第4の発明によれば、主回路が直流化手段と、高周波信号生成手段を有し、この高周波信号生成手段によってトーチと母材との間に放電を行うが、その際に発生した高周波信号は、母材から基準電位点に流れる。また、高周波信号生成手段から漏洩した高周波信号は、バイパス用コンデンサを介して不動のアース点であるシールド手段にバイパスされる。第5の発明では、こ

の出力端子側に誘導されても、もう1つのパイパス用コンデンサを介してシールド手段にパイパスされる。

【0016】第6の発明によれば、高周波信号生成手段の作動を制御する制御手段が、付勢信号生成手段からの信号によって、高周波信号生成手段を作動させるが、この付勢信号生成手段と制御手段との間の1対の伝送路に、他の機器からの高周波信号が重畳されても、この伝送路とシールド手段との間のコンデンサによってシールド手段にパイパスされる。

【0017】第7の発明によれば、第6の発明と同様に、他の機器からの高周波信号をコンデンサによってバイパスするが、さらに、伝送路に高周波信号阻止手段が設けられているので、他の機器からの高周波信号が制御手段に到来するのをより強固に阻止することができる。また、第8の発明によれば、シールド手段に接続されるコンデンサは、高周波阻止手段の両端に設けられているので、高周波阻止手段、2つのコンデンサが協働し、より強固に高周波信号が制御手段に到来するのを阻止できる。

【0018】第9の発明によれば、絶縁性の外囲器に 20 は、トーチと母材との間に直流電力を供給するための直流電源手段が設けられ、さらに、当初にトーチと母材との間に放電を開始させるための高周波信号生成手段も絶縁性外囲器内に設けられている。高周波信号発生手段で発生した高周波信号は、トーチ、母材から接地電位点に流れる。また、接地電位点に基準電位手段を接続しておけば、基準電位手段は、外囲器内に固定されているので、寄生容量や寄生インダクタンスが変化することがなく、アース点が移動することがない。このような基準電位点と高周波信号発生手段との間に設けられたコンデン 30 サによって、高周波信号は、基準電位点にバイパスされる。

【0019】本第10の発明によれば、高周波信号発生手段の制御手段を作動させるように1対の伝送路を介して制御手段にスイッチ手段が接続されているので、各伝送路に外部からの高周波信号が重畳される可能性がある。しかし、この伝送路にそれぞれ一端が接続され、他端が基準電位手段に接続されたコンデンサを含むローパスフィルタ手段が設けられているので、このような高周波信号の制御手段への到来を阻止することができる。

【0020】本第11の発明によれば、直流電源手段が、直流電力をスイッチングによって交流電力に変換する交流化手段と、この交流化手段に接近して設けられた交流化手段の制御手段とを、具備し、前記基準電位手段が、前記交流化手段と、この交流化手段の制御手段との間に設けられた板状体であるので、上述したような高周波信号の到来や、外部への高周波信号の放射を阻止することができるだけでなく、基準電位手段がシールド機能も果たすので、交流化手段から放射された高周波信号

せることはない。

[0021]

【実施例】本実施例は、例えば直流TIG溶接機の直流電源装置に本発明を実施したもので、図2に示すように商用交流電源の入力端子2、4を有している。これら入力端子2、4に供給された商用交流電源は、入力側整流回路6によって整流された後、平滑用コンデンサ8によって平滑され、直流化される。

6

【0022】この直流化された電力は、スイッチング手段、例えばIGBT等の電力スイッチングトランジスタによって構成されたインバータ10によって、高周波の交流電力に変換される。この交流電力は、高周波トランス12の一次側に供給され、その二次側に所定の電圧が生じる。

【0023】この高周波トランス12の二次側に生じた高周波電圧は、出力側整流回路14によって整流され、再度直流化される。再直流化された電力は、正負の出力端子16、18に伝送路19、21を介して供給される。

20 【0024】これら入力側整流回路6、インパータ1 0、高周波トランス14等によって主回路が構成されている。なおインパータ10の出力周波数を高くすることによって、高周波トランス14を小型化でき、電源装置も小型化することができる。

【0025】正の出力端子16は、母材、例えば溶接用ワーク20にケーブル22を介して接続され、このワーク20は接地電位点に接続されている。また負の出力端子18は、トーチ24にケーブル26を介して接続されている。

30 【0026】なお、このトーチ24には、図示していないが、TIG溶接を行うために、トーチ24からワーク20に向かって不活性ガスを噴射できるように不活性ガスが供給されている。

【0027】また、トーチ24とワーク20との間には、ギャップが存在するので、溶接の開始時に、このギャップ間で放電、即ちアークを生じさせるために、トーチ24とワーク20間に、高電圧の高周波信号を印加する必要がある。そのため、負の出力端子18と出力側整流回路14との間の伝送路21には、高周波信号生成手段、例えば高周波発生装置28が設けられている。この高周波発生装置28は、シーケンス回路30からの起動信号に応じて、動作を開始する。また、このシーケンス回路30は、図示していないが、不活性ガスの供給、停止も、後述するバルブ76の開閉制御することによって行う。

【0028】また、溶接が行われている間、負荷電流を 定電流制御するために、伝送路21における高周波発生 装置28よりも出力側整流回路14に近い部分に、例え ば変流器によって構成された電流検出器31が設けられ

が、交流化手段の制御手段に到来daiTokovidaa有超動作者MiGA, PITel-Aup:AuAman流放出器 1は、負荷電流を検出する

40

が、この検出信号は、インバータ10を駆動、制御する制御装置32にフィードバックされる。これによって、制御装置32は、インバータ10を制御して、負荷電流を定電流とする。なお、この制御装置32は、シーケンス回路30の制御も行っている。

【0029】即ち、制御装置32は、トーチスイッチ接 続端子34、36に伝送路35、37を介して接続され ており、これらトーチスイッチ接続端子34、36は、 トーチ24に設けられているトーチスイッチ38にケー プル40、42を介して接続されている。これらケープ 10 ル40、42は、正負の出力端子16、18に接続され たケープル22、26と並行に敷設される。

【0030】トーチスイッチ38を閉成すると、制御装置32に付勢信号が供給され、制御装置32が、シーケンス回路30を作動させ、シーケンス回路30は、不活性ガスの供給を開始し、その後に高周波発生装置28を起動させる。このように制御装置32とシーケンス回路30とが、高周波発生装置28に対する制御手段として機能し、トーチスイッチ38が付勢信号生成手段として機能する。なお、アークが発生すると、シーケンス回路2030は、高周波発生装置28を停止させる。

【0031】このような電源装置は、図1に示すように外囲器、例えばケース44内に収容されている。このケース44は、絶縁性、例えば合成樹脂製の前面パネル46を有している。この前面パネル46とは図1に示す左右方向に間隔を隔てて後面パネル48が配置されている。この後面パネル48も、合成樹脂製である。また、これら前面パネル46と後面パネル48との上下方向のほぼ中央には、合成樹脂製のシャーシ50が取り付けられている。

【0032】このシャーシ50は、その平面形状が概略 長方形状をなし、その4隅には、それぞれ係合爪52が 設けられ、これら係合爪52が前面パネル46及び後面 パネル48にそれぞれ係合している。前面パネル46、 後面パネル48及びシャーシ50によって、概略H字状 に形成されているので、あらゆる方向から受ける圧縮、 引っ張り、曲げ等の力に対して変形しにくい構造となっ ている。

【0033】さらに、前面パネル46と後面パネル48 との上部間、底部間、両側部を覆うように同一形状に形 40 成された2つの側板54が設けられている。

【0034】シャーシ50によって、ケース44内は、上下2つの領域56、58に区画されている。下側の領域58内における前面パネル46に近い位置のシャーシ50の下面には、高周波トランス12が取り付けられている。

シャーシ50の下面には、放熱フィン64が取り付けられている。そして、貫通孔62を通って上部領域56に位置するように、パワー半導体モジュール66が、放熱フィン64上に取り付けられている。この半導体モジュール66は、概略直方体状に形成されており、インバーなり、3十四線が同時6月3644

タ10、入力側整流回路6及び出力側整流回路14、制御装置30中のインパータ10の駆動回路を、それぞれ構成する各半導体素子が搭載されている。

【0036】また、放熱フィン64の下方には、高周波発生装置28が配置されており、これは、側板54、54に設けた取付部67によって支持されている。このようにシャーシ50の下側の領域58には、高周波トランス12、高周波発生装置28、放熱フィン64等の主回路の大部分が収容されている。

【0037】シャーシ50の最も後面パネル48に近い位置の下面側には、高周波トランス12、放熱フィン64、高周波発生装置28を冷却するためのファン68が取り付けられている。このファン68は、領域58内の空気を後面パネル48側に排出するように構成されている。後面パネル48のシャーシ50よりも下方の領域には、多数の排気孔70が形成され、これらを介してファン68によって送り出された空気がケース44内の外部に排出される。同じく前面パネル46のシャーシ50よりも下方の領域には、多数の給気孔72が形成され、これらから新たな領域58内に送り込まれる。

【0038】半導体モジュール56自体は、領域56側にあるが、半導体モジュール66が結合されている放熱フィン64が下部領域64にあるので、半導体モジュール66による発熱は、放熱フィン64側に伝達され、こ30れから放熱され、上部領域56には、殆ど伝達されない。

【0039】後面パネル48の排気孔70よりも下方には、外部から不活性ガスを導入するためのガス流入部74が設けられており、これは、シーケンス回路30によって開閉制御されるパルプ76、パイプ78を介して、前面パネル46に設けられたガス流出部80に結合されている。このガス流出部80は、給気孔72よりも下方に配置されており、さらに図示しないホースを介してトーチ24に接続される。この不活性ガスがトーチ24から噴射される。この外に、図示していないが、正負の出力端子18、18、トーチ接続端子34、36も、前面パネル46に設けられている。

【0040】ケース44の上側領域56には、制御装置32やシーケンス回路30等が構成されるプリント基板82がほぼ水平に配置されている。このプリント基板82は、シャーシ50の上面から突出した支持体82、84によって支持されている。なお、このプリント基板82には、半導体モジュール66の端子86が接続されている。これら端子86は、前面パネル46、後面パネル

部側に設けられている。

【0041】図1から明らかなように半導体モジュール 66とプリント基板82とはかなり接近して配置されて おり、半導体モジュール66で発生した高周波信号がプ リント基板82上に構成されている制御装置32側に漏 洩することがある。

【0042】これを防止するために、プリント基板82 と半導体モジュール66との間には、半導体モジュール 66の上面をほぼ覆うと共に、端子86と非接触の状態 に矩形の導体板88が配置されている。この導体板88 は、例えば銅または鉄等によって構成されており、支持 体90によって、プリント基板82に取り付けられてい る。さらに、この導体板88は、図2に示すように、接 地端子92を介して接地電位点に接続可能とされてい る。この接地端子92は、図示していないが、例えば後 面パネル48に設けられている。無論、導体板88と接 地端子93とは最短距離で接続されている。

【0043】接地端子92を接地電位点に接続すること により、導体板88も接地電位となり、半導体モジュー ル66からの高周波信号がプリント基板82側に漏洩す 20 るのを防止するシールド効果を発揮する。即ち、導体板 88は、シールド手段として機能する。

【0044】また、導体板88は、アースライン等とし て一般に使用する導線よりも面積が大きく、接地端子9 2を介して接地電位点に接続されている上に、プリント 基板82に取り付けられており、移動することはない。 従って、例えば接地端子88に接続したアースラインと なる導線を絶縁性のケース44内を引き回す場合と比較 して、寄生容量や寄生インダクタンスの値が小さく、し かもその変化が少なくなり、アース点の移動がない。即 30 ち、アース点が固定される。

【0045】このような導体板68に、図2に示すよう に、電流検出器31と高周波発生装置28との間に一端 が接続されたパイパスコンデンサ94と、伝送路19に 一端が接続されたバイパスコンデンサ96との相互接続 点が、接続されている。即ち、電流検出器31と高周波 発生装置28との接続点と導体板88との間に、バイバ ス路がコンデンサ94によって形成され、かつ伝送路1 9と導体板88との間に、コンデンサ96によってパイ パス路が形成されている。

【0046】高周波発生装置28から高周波信号が、負 の出力端子18、ケーブル26、トーチ24、ワーク2 0を介して接地電位点に流れるが、同時に高周波発生装 置28から漏洩した髙周波信号は、コンデンサ94を介 して、不動のアース点である導体板88にバイバスされ る。従って、他の機器に対して高周波発生装置28から の高周波信号が妨害を与えることはない。

【0047】また、伝送路19と導体板88との間にコ ンデンサ96が設けられているので、このような電源装

他の溶接機からの高周波信号がケーブル22及び正の出 力端子16を介して伝送路19に重畳しても、この高周 波信号を、コンデンサ96を介して導体板88にバイパ スさせることができる。

10

【0048】また、制御装置32とトーチスイッチ接続 端子34、36との間の伝送路35、37には、髙周波 阻止手段、例えばリアクトル98、100が設けられて おり、これらの一端に、一端が接続されたパイパスコン デンサ102、104の相互接続点が導体板88に接続 10 されている。

【0049】同様に、リアクトル98、100の他端 に、一端が接続されたパイパスコンデンサ106、10 8の相互接続点が、導体板88に接続されている。これ らリアクトル98、コンデンサ102、106によって ローパスフィルタが構成され、同じくリアクトル10 0、コンデンサ104、108によってローパスフィル 夕が構成されている。

【0050】上述したように、トーチ24に負荷電流を 供給するケーブル22、24と、トーチスイッチ38に 接続されたケーブル40、42とは、並行して配線され る。また、上述したように、このような溶接機を同時に 複数台使用することがある。このような場合、自己の高 周波発生装置28からの高周波信号や、他の溶接機の高 周波発生装置28からの高周波信号が、ケーブル40ま たは42に重畳されることがある。ケーブル40及び4 2のいずれに高周波信号が重畳されるかは、その時々に よって異なる。このようないずれかのケーブルに重畳さ れた高周波信号を導体板88にパイパスして、伝送路3 5、37側に到来させないために、コンデンサ106、 108が設けられている。なお、コンデンサ94、96 の相互接続点、コンデンサ102、104の相互接続 点、コンデンサ106、108の相互接続点は、導体板 88の同一箇所に接続するのが望ましい。このようにす ると、一点アースとなり、接続箇所を分散させた場合よ りも、接地インピーダンスを小さくでき、良好に高周波 信号をパイパスさせることができる。

【0051】上記の実施例では、伝送路19に重畳する 高周波信号をパイパスするために、コンデンサ96を設 けたが、場合によっては不要である。同様に、コンデン 40 サ102、104と、106、108を設けたが、ケー ブル40、42側に高周波信号が重畳されにくい場合に は、コンデンサ102と104を除去してもよいし、伝 送路35、37に髙周波信号が重畳されにくい場合に は、コンデンサ106と108とを除去してもよい。ま た、ローパスフィルタを構成するために、リアクトル9 8、100を設けたが、場合によっては、これを除去し

【0052】上記の実施例では、本発明をTIG溶接機 用の電源装置に実施したが、これに限ったものではな 置を用いたTIG溶接機を複数食品時に組用 by/s場合ue MibA, PLCC 網络が成ぶsogRrZe:ccA切断機を含めたアーク機器用

の電源や、充電器、貴金属メッキ用電源装置にも、本発明を実施することができる。例えば、上記の実施例の構成のまま、充電器等として使用することもできるが、充電器等の専用機として使用する場合には、高周波発生装置28及びこれに関連する機器は、設ける必要がない。 【0053】

【0054】請求項3記載の発明によれば、シールド手段が板状体であるので、アース線等と比較して、面積が大きいので寄生インダクタンス等の発生が少なく、しか 20も固定されているので、シールド手段自体が移動することもなく、寄生インダクタンス等も殆ど変化しない。従って、不動のアース点を確保することができる。

【0055】請求項4記載の発明によれば、トーチと母材との間に高周波信号発生手段によって高周波信号が印加された際に、高周波信号発生手段から高周波信号が漏洩する可能性があるが、不動のアース点であるシールド手段に対してパイパス用コンデンサによって漏洩高周波信号をパイパスするので、制御手段やスイッチング手段が誤動作したり、破損したりすることを防止できる。請求項5記載の発明によれば、他方の出力端子に外部から漏洩高周波信号が誘起されても、他方の出力端子とシールド手段との間に設けたパイパス用コンデンサによってパイパスされるので、制御手段やスイッチング手段が誤動作したり、破損したりすることを防止することができる。

【0056】 請求項6記載の発明によれば、高周波信号生成手段の作動開始を制御する制御手段に付勢信号生成手段から付勢信号を供給するための伝送路に高周波信号が重畳しても、伝送路とシールド手段との間に設けたコ 40ンデンサによってバイバスされるので、制御手段やスイッチング手段が誤動作したり、破損したりすることを防止できる。また、請求項7記載の発明によれば、上記のようなコンデンサと高周波阻止手段とがローパスフィルタを構成するので、制御手段やスイッチング手段が誤動作したり、破損したりすることをより確実に阻止することができる。請求項8記載の発明によれば、高周波信号阻止手段にさらにコンデンサが負荷されているので、よ

12 り更に確実に制御手段やスイッチング手段が誤動作した り、破損したりすることを防止できる。

【0057】 請求項9記載の発明によれば、絶縁性の外囲器を使用しているにもかかわらず、基準電位点に接続可能とされた基準電位手段を絶縁性の外囲器内に限定しているので、移動することのない基準電位点と、高周波信号阻止手段との間に、パイパスコンデンサを設けているので、高周波信号発生手段からの漏洩高周波信号を確実にパイパスすることができ、他の機器に対して妨害を与えることはない。

【0058】請求項10記載の発明によれば、スイッチ 手段と高周波信号発生手段の制御手段との間の1対の伝 送路に設けられたローバスフィルタのコンデンサを、上 述したような移動することのない基準電位手段に接続し ているので、伝送路に高周波信号が重畳されても、これ をバイバスすることができる。従って、高周波信号発生 手段の制御手段が誤動作することはない。

【0059】請求項11記載の発明によれば、基準電位 手段は、直流化手段に含まれている交流化手段とこれに 接近して配置されている交流化手段の制御手段との間に 設けられているので、基準電位手段がシールド手段とし ても機能し、交流化手段によって発生した高周波信号が 制御手段に漏洩することを防止することができ、制御手 段の誤動作や破損を防止することができる。

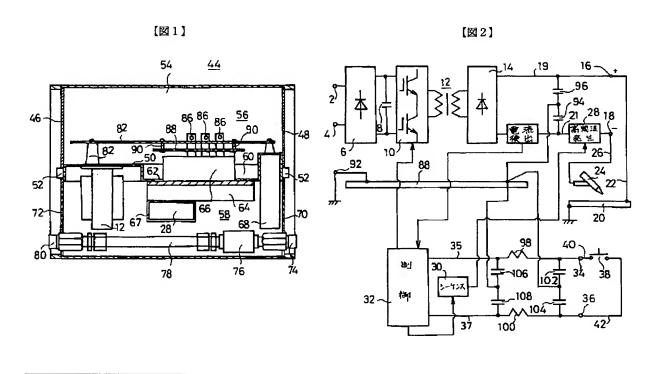
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による電源装置の1実施例の縦断面図で ある。

【図2】同実施例のプロック図である。

【符号の説明】

- 30 10 インバータ (スイッチング手段)
 - 14 出力側整流回路(直流化手段)
 - 16 正の出力端子
 - 18 負の出力端子
 - 20 ワーク (母材)
 - 24 トーチ
 - 26 高周波発生装置(高周波信号発生手段)
 - 30 シーケンス回路(高周波信号発生手段の制御手段)
 - 32 制御装置(制御手段)
- 40 35 37 伝送路
 - 40 トーチスイッチ (付勢信号生成手段)
 - 88 導体板(シールド手段、基準電位手段)
 - 94 パイパス用コンデンサ
 - 96 パイパス用コンデンサ
 - 98 100 リアクトル (高周波信号阻止手段)
 - 102 104 106 108 パイパス用コンデンサ



フロントページの続き

(72)発明者 木下 敦史

大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3号 株式会社三社電機製作所内 (72)発明者 橋本 隆志 大阪府大阪市東淀川区淡路 2 丁目14番 3 号 株式会社三社電機製作所内